



产品型号: R300B 芯片电阻

一、特征

晶片电阻, 适合 LED/IC 封装
精度高, 只邦定一条线, 可靠性强

二、结构

正面电极(Top): 铝 (Al);
背面电极(Bottom): 背银(Ag);

三、规格尺寸

芯片尺寸(Die Size): 245um*245um±20um
芯片厚度(Die Thickness): 250um±20um

四、电气特性 (Ta=25℃)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
阻值	R	I=20mA	-	300	-	Ω
功率	W	I=20mA	-	0.2	0.25	W



五、2835 应用焊线图

